

„Zakup kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego  
w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego”.

Załącznik nr 3 do Zapytania

## WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

WYKONAWCA:

---

---

---

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego”, oświadczamy, iż dysponujemy co najmniej 1 (jedną) linią montażu powierzchniowego typu SMT (*Surface Mount Technology*), spełniającą następujące funkcje (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI pkt 1.2.6. Zapytania):

Lp.	Rodzaj wymaganej linii typu SMT	Rodzaj posiadanej linii typu SMT (w tym typ i nazwa producenta) wraz ze wskazaniem posiadanych funkcji*	Ilość linii typu SMT, którymi dysponuje Wykonawca*	Podstawa dysponowania linią typu SMT*
1.	<b>Linia montażu powierzchniowego typu SMT (<i>Surface Mount Technology</i>), spełniająca następujące funkcje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Wejściowa kontrola jakości komponentów i PCB.</li><li>– Szablono-drukarka - nakładanie pasty (bizmutowa pod diody LED i bezołowiowa na drugą stronę).</li><li>– SPi inspekcja optyczna / laserowa weryfikująca poprawność nałożenia pasty.</li><li>– Roboty Pick &amp; Place - obkładanie komponentów SMD.</li><li>– Piec lutowniczy - lutowanie rozplývowe.</li></ul>			

„Zakup kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego  
w postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania sterującego”.

<ul style="list-style-type: none"><li>- AOI - automatyczna kontrola optyczna - weryfikacja poprawności obłożenia komponentów.</li><li>- Test funkcjonalny płyt przed lakierowaniem.</li><li>- Lakierowanie selektywne automatem do lakierowania.</li><li>- Test funkcjonalny płyt po lakierowaniu.</li><li>- Wyjściowa kontrola jakości przed pakowaniem.</li><li>- Pakowanie i wysyłka.</li></ul>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

**\* odpowiednio uzupełnić.**